

제품 이미지



모듈방식 CH20M 하우징의 기본 요소는 여러 가지 장점을 제공하여 프로젝트에 탁월한 선택입니다. 버스 및 FE 연락처를 위한 특수 컷아웃이 있어 특히 유연하고 적응력이 뛰어납니다.

또 다른 장점은 하우징에 레이저 인쇄 옵션이 있어 높은 정밀도와 개별 디자인 옵션을 제공한다는 것입니다. 다양한 색상도 사용 가능하여 원하는 대로 하우징을 디자인할 수 있습니다.

CH20M 하우징은 표준 조립 레일에 적합하기 때문에 기존 시스템에 설치하고 통합하는 것이 더 쉽습니다.

일반 주문 데이터

버전	모듈형 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 베이스 요소, BUS 접점용 멈춤쇠 꺾임 영역의 오목한 부분, 너비: 67.5 mm
주문 번호	<a href="#">1247240000</a>
유형	CH20M67 B BUS BK/OR 2010
GTIN (EAN)	4050118038118
수량	4 items

**CH20M67 B BUS BK/OR 2010**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	108 mm	깊이 (인치)	4.252 inch
높이	109.3 mm	높이 (인치)	4.3031 inch
너비	67.5 mm	폭 (인치)	2.6575 inch
순중량	61.25 g		

온도

주변 온도	-25 °C...85 °C	작동 온도 범위	-40...120 °C
습도	5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66 GF 30
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	검정	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 9011
캡슐화 옵션	아니요		

조립품 속성

장착 어셈블리 암형 커넥터용 슬롯 수, 최대	18	PCB 개수, 최대	3
결선 수준 수, 최대	3	극 수, 최대	72
PCB의 구성 요소 높이(1개의 PCB 사용), 최대.	61.1 mm	PCB의 구성 요소 높이(2개의 PCB 사용), 최대.	57.2 mm
PCB의 구성 요소 높이(3개의 PCB 사용), 최대.	34.7 mm	PCB 어셈블리 유형	양면

기계적 테스트

표준 부합	DIN EN 61373:1999 (충격 및 진동)		
시험 조건	하우징 3개 연속 설치, PCB당 추가 중량 200g, PCB 3개 탑재		
입증된 액슬	X, Y, Z		
충격 시험	일반 시험 지침	모든 기계적 시험은 예시 설정 또는 관련 규정 관점에서 실시했습니다. 명시된 결과가 승인 관련 테스트를 대체하지는 않습니다. 단순히 지향값에 불과합니다.	
	시험 카테고리	1	
	액슬당 충격 수	양극 및 음극 방향 3개	
	충격 지속 시간	30 ms	
	가속 가로	30.00 m/s <sup>2</sup>	

CH20M67 B BUS BK/OR 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

진동 시험	가속 수직	30.00 m/s <sup>2</sup>
	가속 세로	50.00 m/s <sup>2</sup>
	시험 카테고리	1B
	시험 지속 시간	액셀당 5시간
	효과적인 가속	7.9 m/s <sup>2</sup>

열 테스트

열 시험	일반 시험 지침	모든 열 시험은 예시 설정 또는 관련 규정 관점에서 실시했습니다. 명시된 결과가 승인 관련 테스트를 대체하지는 않습니다. 단순히 지향값에 불과합니다.	
	시험 조건	하우징 7개 연속 설치 - 간격 없음	
	시험 액슬	수평	
	주변 온도	80 °C	
	전력 방출, 최대	5.7 W	
	주변 온도	60 °C	
	전력 방출, 최대	8.1 W	
	주변 온도	40 °C	
	전력 방출, 최대	10.8 W	
	주변 온도	20 °C	
	전력 방출, 최대	13.6 W	

부품 속성

클립온곳 색상	주황색	다음에 대한 대비로서 클립온곳 부분의 컷아웃	BUS 접점, 접점은 포함되어 있지 않습니다!
결선 수준 수, 최대	3		

디자인 - IN 요구 사항

PCB 형태에 대한 공차	±0.1 mm	PCB 두께	1.6 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.15 mm		

개별화 옵션

고객 맞춤 라벨 표시 가능	예	고객 특정적 주문 절차	다운로드 아래 지침 참조
대체 색상	요청 시 추가	처리 가능성	레이저 가공

중요 참고 사항

제품 정보	회로기관 윤곽, 제한 구역 및 그 외 회로기관 설계 관련 정보는 다운로드 섹션의 해당 수형 헤더 아래의 결선 기술 카테고리에서 확인하실 수 있습니다.		
-------	---	--	--

분류

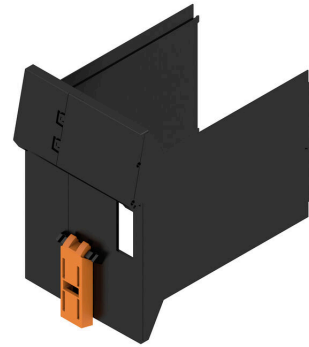
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

도면

제품 이미지

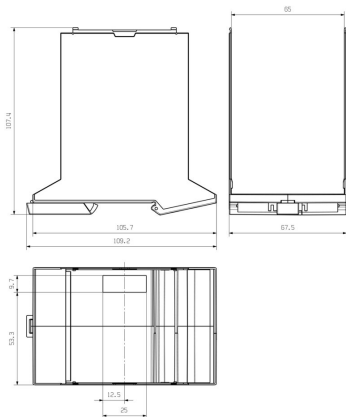


제품 장점



베이스 요소, BUS 컷아웃 포함

치수 도면



CH20M67 B BUS BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

버스 접점 블록 - 슬더 플랜지



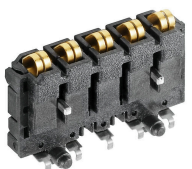
모듈방식 전자 장치 하우징 시스템을 위한 통합 레일 버스 모듈방식 애플리케이션 내에서 공급, 연결 또는 분배 시 레일 버스는 번거로운 개별 배선 공정을 유연하고 중단 없는 시스템 전체 솔루션으로 대체할 수 있습니다. 시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블록은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 슬더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 쪽에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.

- 무제한 확장 가능성 통합 연결 솔루션은 모든 시스템 폭 (6-mm 슬라이스 ~ 67-mm 대형 하우징)에 사용됩니다.
- 설치 시 유지보수가 용이합니다 기존 모듈 그룹 내에서도 인접 모듈 - 에 영향을 주지 않고 모듈 교체가 간편합니다.
- 범용 통합 무정지 시스템 버스는 35mm 표준 조립 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다.
- 최대 사용 가능성 5개의 완전 아연 도금 및 부분 금 도금된 이중 아치형 접점이 레일 버스와 영구적 접점을 형성합니다. THR 슬더 플랜지가 회로 기판과의 안정적인 연결을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	버전
주문 번호	<a href="#">1155900000</a>	PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 용접 플랜지,
GTIN (EAN)	4032248942381	THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 슬더 핀 길이(l): 1.5 mm, 금도금,
수량	300 ST	검정
유형	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	버전
주문 번호	<a href="#">1155890000</a>	PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 용접 플랜지,
GTIN (EAN)	4032248942527	THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 슬더 핀 길이(l): 1.5 mm, 금도금,
수량	78 ST	검정

버스 접점 블록 - 중간 슬더 플랜지



모듈방식 전자 장치 하우징 시스템을 위한 통합 레일 버스 모듈방식 애플리케이션 내에서 공급, 연결 또는 분배 시 레일 버스는 번거로운 개별 배선 공정을 유연하고 중단 없는 시스템 전체 솔루션으로 대체할 수 있습니다. 시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블록은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 슬더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 쪽에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.

- 무제한 확장 가능성 통합 연결 솔루션은 모든 시스템 폭 (6-mm 슬라이스 ~ 67-mm 대형 하우징)에 사용됩니다.
- 설치 시 유지보수가 용이합니다 기존 모듈 그룹 내에서도 인접 모듈 - 에 영향을 주지 않고 모듈 교체가 간편합니다.
- 범용 통합 무정지 시스템 버스는 35mm 표준 조립 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다.
- 최대 사용 가능성 5개의 완전 아연 도금 및 부분 금 도금된 이중 아치형 접점이 레일 버스와 영구적 접점을 형성합니다. THR 슬더 플랜지가 회로 기판과의 안정적인 연결을 보장합니다.

## CH20M67 B BUS BK/OR 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3...	버전
주문 번호	<a href="#">1155880000</a>	PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 가운데 용접
GTIN (EAN)	4032248942305	플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm,
수량	300 ST	금도금, 검정
유형	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3...	버전
주문 번호	<a href="#">1155870000</a>	PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 가운데 용접
GTIN (EAN)	4032248942510	플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm,
수량	78 ST	금도금, 검정